

## 製造イノベーションパビリオン (東京ビッグサイト 東5ホール)



### 出展募集中

パビリオン出展料金140,000円(装飾込)より

#### SEMICON Japanに低コストで出展するご提案です

半導体の製造イノベーションを通じた業界全体の発展を推し進めるイベント、SEMICON Japanでは、関連技術の出展を幅広く募集するためのオプションとして、通常エリアよりも低コストでご出展いただける製造イノベーションパビリオンを設置します。

ミニマムなコストで出展・プレゼンテーションを通じて、貴社の技術や製品を有効にマーケティングすることができます。

#### パビリオン出展のメリット

- 通常ゾーンの1/3以下の金額から出展可能  
会員の連続出展では140,000円から、一般の初回出展でも180,000円からパッケージブース込みでご出展可能です。
- 予算に合わせた幅広い出展オプションを提供  
通常エリアにはない小規模出展が可能です。2m×2m、2m×1mの小間サイズでの出展を提供します。
- ステージでの無料プレゼンテーション機会を提供  
パビリオン専用ステージ“TechSPOT”で自社の技術や特長をPRできます。



## 出展対象分野と製品

製造イノベーションパビリオンでは、SEMICON Japanが出展対象とする前工程、後工程の装置、部品、材料、サービスを全て対象としています。次のような方々に最適な出展オプションとなります。

- SEMICON Japanへの初出展、または関連産業からの新規参入をされる方
- 出展コストをできるだけ低く抑えたい方
- 2m×2m、あるいは2m×1mの小規模なブースで展示が可能な方

## お申し込み方法のご案内

出展のお申込みは、SEMICON JapanのWebサイト(www.semiconjapan.org/jp)からオンラインで受け付けいたします。

\* 先着順に、製造イノベーションパビリオン内の空いているスペースから、ご希望の小間位置を選択いただけます。

## 出展料金(税別)

### 2m<sup>2</sup>小間(幅2m×奥行1m、パッケージブース)

	通常料金	連続出展特別料金*	基礎装飾**
SEMI会員	¥150,000	¥140,000	小間料金に含まれます
一般	¥180,000	¥170,000	小間料金に含まれます

### 4m<sup>2</sup>小間(幅2m×奥行2m)

	通常料金	連続出展特別料金*	基礎装飾**
SEMI会員	¥220,000	¥196,000	¥85,000
一般	¥240,000	¥224,000	¥85,000

### 9m<sup>2</sup>小間(幅3m×奥行3m)

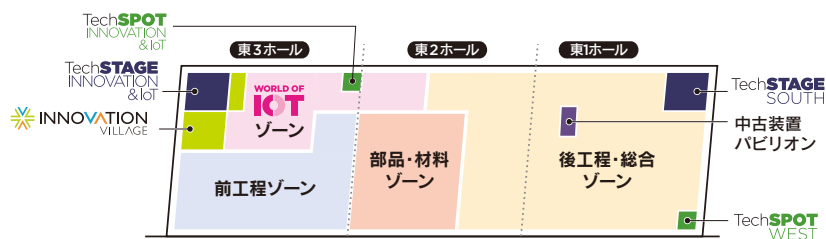
	通常料金	連続出展特別料金*	基礎装飾**
SEMI会員	¥400,500	¥346,500	¥100,000
一般	¥549,000	¥486,000	¥100,000

2m<sup>2</sup>小間は複数小間を連結できません。

2m<sup>2</sup>小間は基礎装飾込みのパッケージブースとなります。その他の小間はスペース渡しになり、基礎装飾は有料となります。

\* SEMICON Japan 2016の出展者には、連続出展特別料金が適用されます。

\*\* 基礎装飾の詳細・お申込みに関しては、SEMICON JapanのWEBサイトもしくは、以下のお問合せ先へご連絡ください。



## お問合せ

SEMI ジャパン カスタマー・サービス  
Tel: 03.3222.5988  
Email: jcustomer@semi.org

